# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.



JP A 61-230296

Publication date: 1986-10-14

Inventor(s): NUNOMURA KEIJI; UCHIUMI KAZUAKI

Applicant(s):: NIPPON ELECTRIC CO

Application Number: JP60-072159 1985-04-05

IPC Classification: G09F9/30 ; H05B33/10 ; H05B33/22

Equivalents: JP2009054C, JP7044072B

Title: EL ELEMENT AND MANUFACTURE THEREOF

#### Concise Explanation

JPA 61-230296 discloses that an EL device is comprising an electrically insulating substrate, a first electrode formed in a predetermined pattern, a first insulator layer, a light emitting layer capable of producing electroluminescence, and a second electrode successively stacked on the substrate, and optionally, a second insulator layer between the light emitting layer and the second electrode. The substrate is ceramic, the first insulator layer is high permittivity ceramic, the light emitting layer and the second insulator layer are thin films, and the second electrode is a transparent electrode.

RECEIVED

JAN 1 1 2002

TC 1700



# RECEIVED (3) JAN 1 1 2002 TC 1700

特開昭61-230296

@日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭61-230296

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)10月14日

H 05 B 33/22 G 09 F 9/30 H 05 B 33/10 7254-3K 6810-5C

8810-80 7254-3K 審査請求 未請求 発明の数 2 (全6頁)

❷発明の名称

EL素子とその製造方法

**到特 類 昭60-72159** 

❷出 顧 昭60(1985)4月5日

60発明者 布村、 60発明者 内海市 应 史 東京都 和 明 東京都

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

60出 閱 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

O代 理 人 并理士 内 原 晋

明 細 書

1 発明の名称 EL素子とその製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 電気絶殺性の基板と所定のパターン化形成された第1電極と第1施操体層とエレクトロルミネセンスを生じる発光層と第2の電極が順次技術された構造体か、あるいは数構造体の発光層と第2電極の間に第2の絶縁体層が介設されてなる。存在の正し常子にかいて、前配基板がセラミックであり、発光層及び落2絶縁体層が滞棄であり、発光層及び落2絶縁体層が滞棄であり、発光層及び落2絶縁体層が滞棄であり、発光層及び落2絶縁体層が滞棄してあり、発光層及び落2絶縁体層が滞棄してあり、第2電板が透明電板であるととを特徴とするEL
- (2) 特許請求範囲第1項配数のBL電子Kかいて 第1絶縁体層がPbを含む複合ペロプスカイトか らなるセラミックであるととを特徴とするBL業 子。
- (3) 主に酸化物からなる粉末原料にペインダーを

#### 3. 発男の詳細な説男

#### (発明の利用分野)

本発明は平型ディスプレイや面光源に利用されるEL(エレクトロルミネセンス)素子とその製造方法に関するものである。

#### 特開昭61-230296 (2)

#### (従来技術とその問題点)

登光体物質に電圧を印加するととにより発光を 量する、所以エレクトロルミネセンスが1986年 に発見されて以来、面光源や表示英量への応用を 8的として多くの研究開発が行なわれてきた。各 我の記し妻子機成が抄事検討されてきたが、須時 点では絶殺休存膜を挿入した交流駆動の存職型し 世子が舞座等性、安定性に優れ、各種のディスプ レイとして実用に供されている。 第2回に代表的 た2重絶経過薄膜BI集子の基本構造を示す(エ ス・アイ・ディ・74・ダイジェスト・オブ・テ タニカル・ペーパーズ 84頁。BID 74 disest of technical papers)。造男ガラス基板 21上にITO ヤネツ族等の透明電視22、存該 第1巻数体層23、 ZaB:Ma 等のエレタトロルミ ネセンスを呈する養允体存属からなる荐譲発光度 24、夏にその上に淳実第2治録休房25、人4 滋養等の骨田包征26からたる多層存襲構造を有 している。第1及び第2遊散体層はYa O。。TaaOz。

A4.O., S1.N., BaT1O., B,T1O. 等の透明時間 を高くする点でも重要である。即ち、絶縁体層と しては、絶異弦楽耐圧が高く、容量の大をいるの が求められている。とのような無点から絶量休息 材料の良好さの指揮として詩電率( )× 絶縁致験電 界(Eb.4) が広く採用されている。との 4・Eb.4 位は最低でも2mB発光層の e・Eb.d.値(約18 ac/bo )の約3倍の値が美用的には必要である (アイ・イー・イー・イー・トランザアタション ズ・オン・エレクトロン・デハイスズ IEEE Trans Electron Devices ED-24, p903 (1977))。 Eb.d. が非常に大きい急級体物質で あればるが小さくても非常に導い襲尾で使用する ととにより急急体層の大きな容量を実現可能であ るが、現実的には表示装置中面光線として要求さ れる広い回復にわたって最小な行れや鉄粒子の付っ 着等の欠陥を依頼にするととはをわめて困難でも り、数100基程度以下の薄い絶離体層の採用は不 **迫である。とのような観点から高野電車の存襲を** 採用するととが検討されている。例えばスペック

法により形成されたPbT10。線を趋縁体層として

体存践でありスペッメリングや高着等により形成 されている。とのよりな絶殺体層は発光層内を流 れる電視を試験し、FL末子の動作の安定性。発 光特性の改善に容与すると共に混気や有害なイオ ンの汚染から発光層を保護しRLネ子の信頼性を 改善するものである。しかしながら、とのような 未子にかいてもいくつかの実用上の初起がある。 即ち、素子の絶嫌破壊を広い面貌にわたって資無 にするととが困難であり歩止りが低いととや、絶 益体層に重圧が分割印加されるために発光に必要 た象子に印加する駆動電圧が高くなるととである。 前述の太子の絶象弦集の問題に関しては絶象計圧 時性の点好去絶益休息材料の採用が要求される。 また、発光収斂党圧に関しては絶景休用への印加。 電圧の分割分を少なくするためになるべく勘算体 肩の容量を大きくするととが好えしい。またとの ような交流駆動型アルボ子の動作展現上、発光化 市上十二級光海内を沈れる電流は絶難体層の容量 に任ぼ比例する。従って絶縁休閒の容量を大きく ナるととは駆動電圧を低下させると共に発光無度

採用するととにより低電圧駆動が試みられている。 (アイ・イー・イー・イー・トランザタションズ・ オン・エレクトロン・デパイスズ , IEEE Trans Electron Devises ED-28, p 698 (1981)) PhTiO,スペッタ製は最高190の比算電車で Q5MV/m の急暴耐圧を示すが、PbTiO。 製の成 施助の生態速度は600で程度の高速が必要であり 突用的ではない。主た、比較的良好な e・Eb.d. 値 を示す常識としてスペッタによる8:TiO。腹が知 られている(ジャパン・ディスプレイ・ '83 . Japan Display -'83, p 76 (1983) ). SrTiO. スパッタ製の比餅電率は 140 。絶縁改導電圧は 15~2MV/aであり \*・Eb.4. 佐は 19~25 AC/m3 てある。とれはPbTiO。の e・Eb.d. 佐・7 #G/bd より使れている。しかし、8rTiO。 族も成績時化 400℃の高差被温度が要求され、またスペック成 裏中にIT0 透明電報を避免して黒化させる等の 実用上の問屋がある。また、ZaB発光層との密着 性が習い久点があるほかに、これらの比較的高い 静電率の絶談体層を採用した溶膜取上常子は、絶

#### 特閒昭61-230296 (3)

最致終が生じた場合、微少な改變孔を到して破壊が完了する自己回復型の破壊とはならず、実用的 には致命的である伝播型の破壊となる傾向が強い。

以上のように計電率、 s-Eb.d. 値の大きな絶象 体存態層を採用し、低電圧駆動,高減度。発光等 性。絶縁破壊に対する安定性を実現するととは異 実的には困難である。

構造のEL素子が得られる。また前記機器セラミック構造体が第1 熱薬体層としてPb を含む複合、ベロプスカイトからなり1000で以下の低温焼成により製造されるEL素子の製造方法が得られる。( 網成の詳級な説明)

以上のように従来の存譲EL電子は構成材料が 高価であり、また歩止りが低く、更に高耐電圧の 高価な駆動回路が必要であり表示装置として高価 格なものにならざるを得ず、また大面積化も困難 であった。

#### (発明の目的)

以上述べたように従来のガラス芸板上に多層薄 裏で形成された薄観りしま子の有する種々の久点 を無決した、高信頼で且つ低電圧駆動で高輝度発 光する取しま子とその製造方法を提供することが 本発明の目的である。

#### (発明の構成)

本発明によればセラミックの基体と所定のペターンに形成された厚製電板と高勢電率セラミックの第1絶操体層が機層された構造のグリーンシート法により製造された機層セラミック構造体上に ZnS:Mn, ZnS:SnF。等の薄製発光層。導動の第2絶操体層。ITO等の通明導電製からなる透明電極が機層された構造か、あるれた 技術造にかいて導展の第2絶縁体層が省略された

とにより低温焼成プロセスにより製造することを 特徴とするものである。

尚、本発明のDIま子はセラミック基板上化原 次機構された透明電極何から表示を見て使用する ものであり、通常のガラス基板を使用するもの 異なりセラミック製の基体や第1電板、第1絶疑 体層は透光性である必要はなく、かえって表示の コントラストを上げる効果のために渡く着色され ている方が好ましい。

上記のような後層セラミック構造体は通常のグリーンシートの機層技能により製造される。即日は一番では、クリーンをでは、クリーンをは、クリーンのは、クリーンのは、クリーンのは、クリーンシートに関係のは、第1世紀のようには、カリーンシートには、第1世紀のはのは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは、第1世紀のは

#### 特開昭 61-230296 (4)

族電板面を担放するように救層圧着後、始成し数 層セラミック構造部が作成される。尚、基体部は 第1急級休房と同一の材料により帯成しても良い おお斜コストや世間の非量を低減するためにアル ミナ系ヤモれにガラスフリットが混入された低コ ストの低額電温の熱量体セラミッタとする方が好 ましい。BL素子では第1電極と第2電極で画定 された部分で発光表示を行なりものであり、電極 は電流供給の機能と資素表示の機能を兼るもので あり、各種の表示英量への応用に応じて任意のペ メーンに形成されるものである。第1世種のペメ ーン形成は印刷法により容易に実現される。通常、 Bも生子の表示パネルにかいては複雑に数値な電 祖パメーンが要求されるととはほとんどなく、ス **メリーン印刷法で十分であり、大面積に低コスト** で気息形成できる形点を有している。後継なべぇ ーンが要求される場合にはフォトリングラフ技術 を提用して厚額電板の数額ペターンを形成しても AV.

以上述べたように、本発明のEL衆子は第1節

倍額度の大容量が容易に実現される。また、数 1019ロンもの原さで用いるととができるので 総額破滅のない業子が実現される。使って、高齢 電率セラミッタの絶離体層の採用により絶縁破壊 に安定な、且つ大容量の絶縁体層が実現され、低 電圧収謝で高輝度発売特性が可能となる。

とのような高質電本の熱無体セラミック層はダリーンシート法によう厚さの均一性よく低コストで大面積に減速するととができる。厚さは製造上の問題やネ子としての安定性の点で数ミクロンはより局所的な絶縁破壊に対して安定性は向上され、表の問題が生じるために300ミクロンは下が好ました。本発明のまし、ま子の利点を明確にするために300ミクロンは下が行むにとからまりに対象。グリーンシート法によう1,000~20,000福度の高額電本セラミック層は各徴の材料は成で製造可能である。しかし一個は各徴の材料は成で製造可能である。しかし一

益体層と当体の間に電極が基設された機器セラギ ッタ構造体上に薄膜発光層が形成されるものであ るが、交流延卫し常子の重要な構成要素である絶 単体層をセラミッタで構成することによって絶縁 休房の大容量と高い絶難破壊強度が実現される。 従来の背膜区と常子での絶縁体芽膜の比勝電率は 一般的之材料では 5~2.5 程度であり、厳しい製造 条件で達成されるPbT10。 存襲等にかいても 100 ~200名単であるが、本発明のグリーンシートの 姚成により得られるセラミックでは連典 な高録電 事材料の選定により10.000以上もの高い比録電 本さえ容易に実現するととが可能である。また鈴 電本がとのように大きいために 4·Zb.d. 値も従米 の存実絶縁体層に比較して数10倍から100倍 もの隹が実現される。従って、例えば30ミノロ ンの厚さて形成しても、との第1色兼休暦の容量 は強化の理能でしま子で採用されているY.O., B1,N, , Ta,O, , Δ1,O, 等の一般的な結婚作局の 容量より2桁も大きく、 玄元寒観絶難休履として 前法のPbT10。 + SzT10。 非親と比較しても10

放的には限化零詞気での高い施成製度が要求され、第1電流としてPt。An。Pa等の高価を責金属ペーストを使用する必要がある。BoTIO。系の停発な材料では中性差元雰囲気中で協語できるものもあり、この場合はニッケルを電磁材料として使用するととも可能である。しかしながら製造等ある中特性の安定性の点で Pbを含む複合ペロプスカイトを代表とする低温焼成型の高砂電材料を使用することがもっとも好きしく、低価格をAg 中Ag 含有量の多いAg-Pa 合金を採用することができる。

以上説明した後居セフミック都造体の上に激着 ヤスパッタ等の存践プロセスにより発光層等を形成し本発明の正を電子が得られる。表面状態を改 良するために使用セフミック表面を発光層の成態 前に研磨しても良いが、研磨せずに直接発光層を 形成しても特別な不都合は生じない。

#### (实施例)

アルミナとホウケイ酸鉛 ガラスからせる 粉末ド パインダー洗合し、泥漿とした袋キャスティング

#### 特開昭 61-230296 (5)

成職化より厚さ 6.7年のセラミック基件となるグ リーンシートを作成した。とのセラミッタ生シー ♪上にメクリーン印刷により Ag が B 5 原子ペー セント。 Pdが15原子パーセントからなるAg-Pd ペーストをなるるもり巾、ピッテなちるもり のストライプ状のペターンに形成した。 低温鋭成 用のPb系在合ペロプスカイト材料として Pb(Fon Wn )u (Fon Nbn )u O. の予集 治水にパインダ鴻合、キャスティング広葉を行な い403タロン厚さの第1絶操作雇用のダリーン シートを作成した。とのグリーンシートを前述の 電極ペメーンが印刷された装体用のグリーンシー ト上に枝層圧着し、蟾都の不用部分を切断したの 59500で錦成し後層セクミック構造体を作成し た。との錆成化より約10gの収縮があったが、 そりの発生はなかった。次ドZaSとMa の共高着 法により2×8:Mx もなるミノロンの厚さに真空 蒸着した。特性の改善のためにAF中で650℃。 2時間の熱処理を行なった。との後、Ts。C。と

以上のような良好な発光特性と安定性は ZaS: Ma 以外に鉄色発光の ZaS:TbF。中赤色発光の ZaS:SaF。等を発光層とした場合も同様であり 本発明のELま子構造の有効性が示された。 (発明の効果)

A & a O 。 の混合物からなるターグット 亡使用 してス

#### ▲ 図面の簡単な説明

第1四は本発明のEL素子の新面を模式的に示

ペッタ法によりToA10 絶縁体層を 03 ミクロン 形成し第2 絶縁体層とした。次にスペッタ法によ りITO族を 0.4 ミクロンを形成し、前記のAs— Pa 厚嶋ストライプ電極と直交する配置で 0.3 MM 巾、 0.5 MMビッチにエッテングし透明ストライプ 電極とした。尚、ITO族は 0.4 ミクロンと厚い ために面接抵抗は約 5 オームであり低くできた。

したものである。第2回は従来の移機BL法子の 断面構造を示したものである。

11-セラミッタ 海外、12-厚膜第1電極、 13-高間電率セラミック第1 地縁体層、 14.24 - 存該発光層、15.25 - 存版然 2 地級 体層、16-透明第2電板、21-ガラス基板、 22-透明電極、23-存級第1地級体層、 26-背面電板

CTA カカ土 内 原



### 游原昭61-230296 (6)

